

接地SPD盤／接地端子盤

接地間等電位化用のSPD盤です。
筐体は樹脂キャビネット仕様なので軽量で施工が容易です。

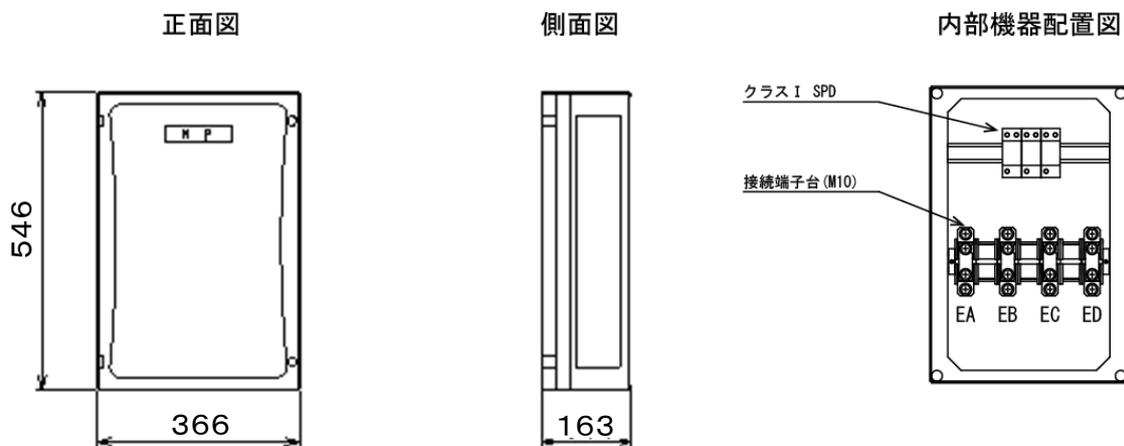
- SPD仕様
 - ・試験クラス：クラス I
 - ・インパルス電流 (I_{imp})：100kA
- 樹脂キャビネット仕様
 - ・材質：ガラス繊維強化型ポリアポネ樹脂製
 - ・保護等級：単独IP66（連結時IP65）
 - ・筐体同士の連結が可能
 - ・自己消火性樹脂：UL94-0
 - ・UV耐性：素材耐久試験実施 IEC61439-1
 - ・対周囲温度条件：-25℃～+70℃
 - ・樹脂ネジタイプ



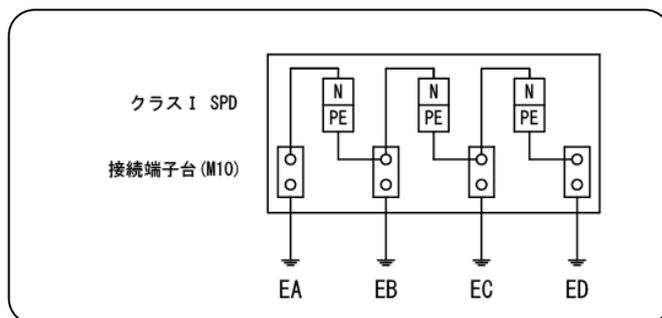
※接地設計に合わせた組み合わせも可能ですのでお問い合わせください。

● 接地SPD盤

引込接地線は60mm²まで接続可能

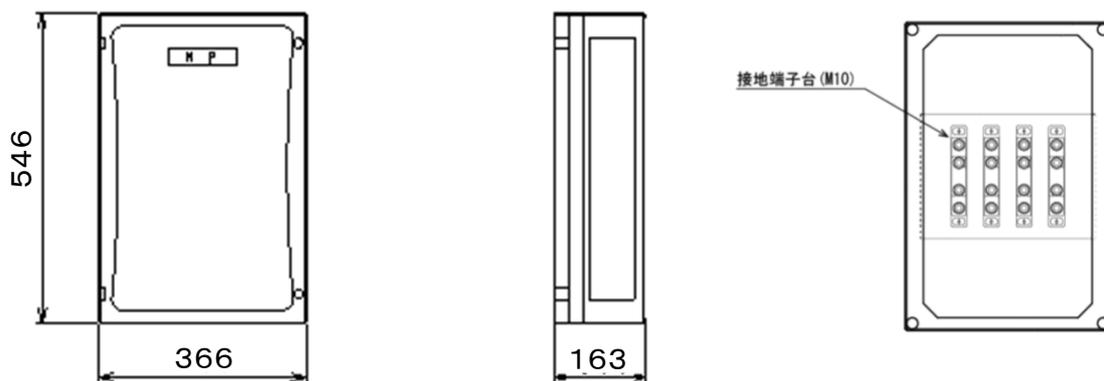


配線図

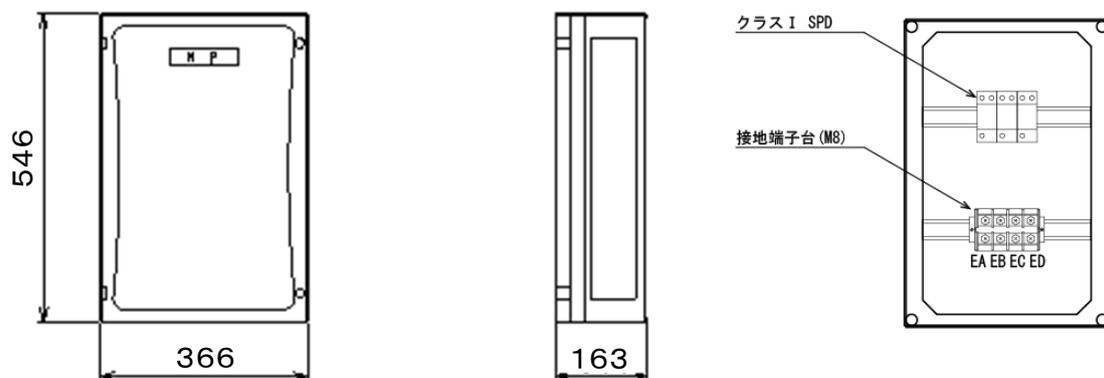


既存設備の接地間等電位化や新たに接地端子盤を設ける場所に！

●接地端子盤 引込接地線は100mm²まで接続可能

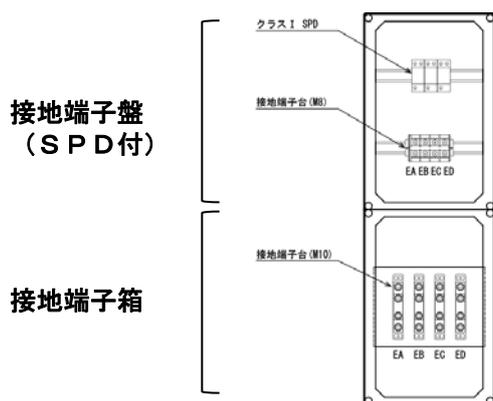


●接地端子盤（SPD付） 既存設備の等電位化も可能

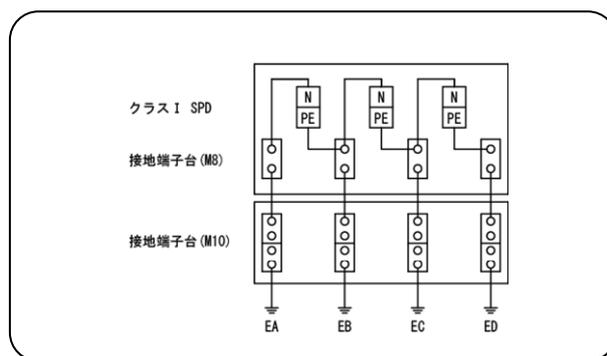


●接地端子盤（SPD付）及び接地端子箱の連結が可能

縦・横に連結可能



配線図



耐雷システム相談窓口

TEL.076-240-8111 FAX.076-240-8112 www.alp-plp.co.jp

建設業許可 電気工事業/国土交通大臣許可(特定)第16415号
電気通信工事業/国土交通大臣許可(一般)第16415号

耐雷システム・情報システムのパイオニア
森長電子株式会社

【耐雷ソリューション部】
〒920-0376 金沢市福増町南1195 TEL.076-240-8111

お問合せ先